

## 2019年度 天田財団 後期助成 募集要項

## 1. 2019年度 後期助成プログラム概要

## 助成の対象分野

金属等の塑性を利用した加工（以下「塑性加工分野、又は塑性加工」）及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工（以下「レーザプロセッシング分野、又はレーザ加工」）に必要な技術の研究・調査に対する、国際交流助成が弊財団の後期助成の対象分野です。

## 2. 国際交流助成（募集期間：2019年10月1日～12月20日）

約 1,800 万円

助成プログラム名称	助成金 (万円)	募集件数 塑性・レーザ合算
<b>I) 国際会議等準備及び開催助成</b> 国内で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等の準備及び開催への助成	30～50	2～4
<b>II) 第1回国際会議等準備及び開催助成</b> 海外で開催実績があり、国内で初めて開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等の準備及び開催への助成（初回限定）	100～150	1
<b>III) 国際会議等参加助成</b> 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等に参加し、発表や運営の役割を担う者の旅費等に対する助成 また、同行し発表を行う院生等がいる場合は1名に限り旅費等に対する助成を追加します。 ※同一機関から同一会議への応募が複数件あった場合の採択は最大2件とします。	1名の場合 20～35	4～6
	2名の場合 40～70	6～10
<b>IV) 国際会議等参加助成（若手研究者枠）</b> 海外で開催される権威ある機関、又は団体が主催する国際会議等に参加し、発表等を行う若手研究者の旅費等に対する助成 ※同一機関から同一会議への応募が複数件あった場合の採択は最大2件とします。	20～35	6～8
<b>V) 国際シンポジウム等準備及び開催助成（若手研究者枠）</b> <u>自らが中心的な役割を担い</u> 、3ヶ国以上の研究者を招請して開催する小規模の研究交流会等への準備及び開催への助成	80～100	1～2

### 3. 応募条件（以下の条件を全て満たすこと）及びお知らせ

- (1) 助成対象となる研究分野に携わる研究者で日本国内の大学（院）、高等専門学校、国立及びそれに準ずる研究機関に所属（勤務）する研究者（ポスドク含む）、又は国内の学協会に所属する研究団体の研究者とします。但し、学生及び大学院生は対象外です。
- (2) 原則として助成期間中に申請時の所属機関に在籍が見込まれる者。但し、助成期間内に他の研究機関（民間除く）へ異動、助成研究の継続を希望された場合は助成金の移し替えを各自で行ってください。（弊財団へは報告のみで結構です）
- (3) 国際交流助成のみを重複しては受けられません。また既に助成を受けている場合はその助成期間が終了し報告書の提出が完了するまでは新たな応募はできません。但し、研究開発助成と国際交流助成は別々のカテゴリとしてしますので重複して助成を受けられます。
  - ×：現在、国際交流助成受給中の場合、新規の国際交流助成応募は不可
  - ◎：現在、研究開発助成のみ受給中の場合、新規の国際交流助成応募は可
  - ※但し、国際会議等開催準備助成は重複不可対象から除きます。
- (4) 応募時に所属長の氏名を明記願いますが、推薦状は不要とします。但し、採択後の助成金交付時に所定の公印付き書類が期日まで弊財団へ提出されない場合は助成金が交付できません。
- (5) 「若手研究者枠」は助成対象分野の将来を担う研究者育成を主目的にしています。2020年3月31日以前の時点で満39歳以下が条件です。但し、「若手研究者枠」はその本人に対して1回のみ助成採択とします。
  - ※ 39歳以下の研究者が「若手研究者枠」以外に申請することは可能です。
- (6) 募集期間  
2019年10月1日～12月20日24時で締め切ります。

6. 国際会議等参加助成

(1) 概要

表 5

助成名称	<b>Ⅲ) 国際会議等参加助成</b>
助成内容	海外で開催される国際会議等への旅費や参加費用への助成 権威のある機関又は団体が主催する弊財団の募集対象分野に関係する海外で開催される国際会議等を参加の対象とします。
応募概要	<p>応募手順は HP にてご確認ください。</p> <p>国際会議等に参加、研究発表等を行う、又は座長を務めるなど会議の運営に中心的な役割を担う研究者へ旅費等として助成します。発表者として参加される場合は論文、又はアブストラクトの提出をお願いします。アクセプトランスレターの提出が助成金振込みの条件になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・若手研究者育成を目的として研究発表やポスターセッション等を行う大学院生（留学生も可）がある場合、1名に限り同等の助成を行います。 (合計2名分)</li> <li>・後期博士課程の学生が研究発表やポスターセッション等を行う場合、申請者との同行ではなく単独での参加を認めます。但し、助成申請は応募条件を満たした研究者が自分の名前で申請し、その成果報告等の提出も研究者が行うものとしします。</li> </ul> <p>国際会議等参加助成は研究開発助成と同時に応募を申請することができます。</p> <p><b>※助成採択は同一機関で2件を上限とします。</b></p>
助成金額 件数	1名枠の場合 20～35万円：塑性加工・レーザ加工合算で4～6件 2名枠の場合 40～70万円：塑性加工・レーザ加工合算で6～10件
助成対象経費	表6参照
募集期間	2019年10月1日～12月20日（24時で入力を締め切ります）
助成決定通知	2020年2月上旬
助成金交付	2020年2月下旬、指定の会計機関へ全額を一度に振り込みます。
助成期間	助成決定通知日～2021年3月31日 ※帰国日は2021年4月1日以降でも可
研究成果報告	<p>国際会議終了後2ヶ月以内に、国際交流報告書、収支計算書を所定の手続きに従って提出願います。</p> <p>弊財団は助成成果として研究報告書の普及啓発を積極的に行いますので、ご理解のうえ、ご支援願います。</p>

## (2) 費用区分

表6

項目	具体的な例示
B:旅費・交通費	<p>海外で開催される国際会議等において助成対象分野の研究の発表を目的に学会等へ参加するための交通費、宿泊費、旅行雑費、及び会議参加費等</p> <p>単独の場合は助成受給者本人に関わるものに限る。</p> <p>同行者1名を追加申請する場合は、助成受給者本人と同行者の費用明細を明確にして申請願います。</p>
<p><b>注意事項</b></p> <p>国際会議等参加助成は渡航費など海外で開催される国際会議へ参加するために必要な費用（旅費等）の助成を目的としています。</p> <p>選考のうえ、弊財団内規に従い<u>国際会議が開催される国（渡航先）</u>を考慮して助成金を決定します。</p>	

以上

4